



よこはま高度実装技術コンソーシアム

2006年7月4日創立 本格活動開始

実装技術とは半導体IC等の電子部品をプリント配線板上に搭載し相互接続をして電子回路を構成する技術のことであり、この分野は今まで企業が主導し世界をリードしてきました。しかし、ユビキタス時代を迎え実装技術が高度化するに伴い、産学官協同の取り組みによる技術のブレークスルーが求められております。そこで、2002年に始まった実

装技術研究会の活動の発展に伴い、2006年7月4日の創立記念シンポジウムをもって「よこはま高度実装技術コンソーシアム」が創立されました。

2006年度は、社会人技術者の育成事業、先端研究の準備、実装技術セミナー、ネットワークの充実を重点事業として活動しました。



主要事業

1. 技術者教育:

「若手技術者のためのJISSOスクール2006」
2006年10月～12月

2. 高度実装技術セミナー

- 第17回 2006年9月28日
- 第18回 2006年11月21日
- 第19回 2007年1月12日
- 第20回 2007年3月6日

3. 先端研究プロジェクト関連準備活動(非公開)

4. イベント

「オルガテクノ2006」における実装技術セミナー
2006年7月25日(横浜)

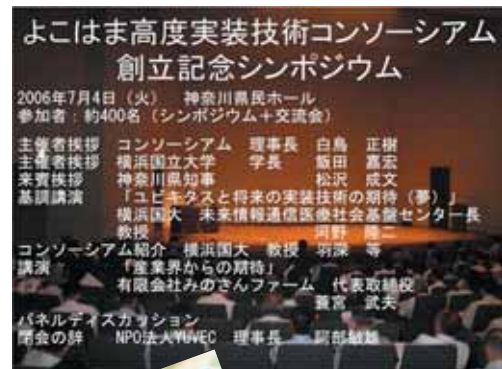
第2回大田区産学連携道場
2007年2月22日、3月2、9、16、23日(東京)

5. 国内外技術動向調査事業(実施中)

6. ネットワーク構築

第1回OBの会
2006年11月30日(横浜)

これら活動について全国から問合せがあり、雑誌・新聞にも紹介されるなど、注目を集めています。



研究のハイライト
2006 Highlights